

『青研論壇』每年由產官學研重要人士或指標企業高階技術主管引領科技遠景，並邀集半導體獎青年得主及科技領域優秀科研人才座談分享，鼓勵及引導年輕世代投入科研創新，了解科技、善用科技，「以科技力守護現在、打造未來」。歷四屆年度大會累計現場及線上超過 4,700 位學子與大眾參與，系列活動(如校園演講)逾 1,600 人受惠，且社群資訊觸及已逾 16 萬人。

2023 年度大會邁入第五屆，主題「**開啟半導體無限可能**」，並與政府部會成果展「臺灣創新技術博覽會(TIE)」同場辦理。邀請 陽明交大 李鎮宜 副校長 專題演講，及四位座談人分享自身經驗：臺大電機系 胡璧合 教授、工研院電光所 李思翰 研發副組長、創鑫智慧 黃建洲 資深經理、Enercentrik Dr. L. Pamungkas，內容將涵蓋 AI 及 ESG 等，相關資訊如下：

=====

時間：2023/10/13(五) 09:30-12:00 (09:00 開始入場)

地點：台北世貿一館 2 樓第一會議廳 (結合 TIE 展合作辦理)

更多資訊可參考：

FB：<https://facebook.com/ystforum>

官網：<https://ystforum.tiara.org.tw>

TIE：<https://tie.twtm.com.tw/zh-tw>

=====